

2025年11月吉日
芝浦メカトロニクス株式会社
芝浦エレテック株式会社

「SEMICON Japan / APCS 2025」出展のご案内

拝啓

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

芝浦メカトロニクスグループは、12月17日（水）～19日（金）、東京ビッグサイトで開催される『SEMICON Japan / APCS (Advanced Packaging and Chiplet Summit) 2025』に出展いたします。

是非この機会に、芝浦メカトロニクスグループの新しい技術をご覧いただきたく、ご来場をお待ち申し上げております。

敬具

- 記 -

日 時 : 2025年12月17日（水）～19日（金） 10:00～17:00

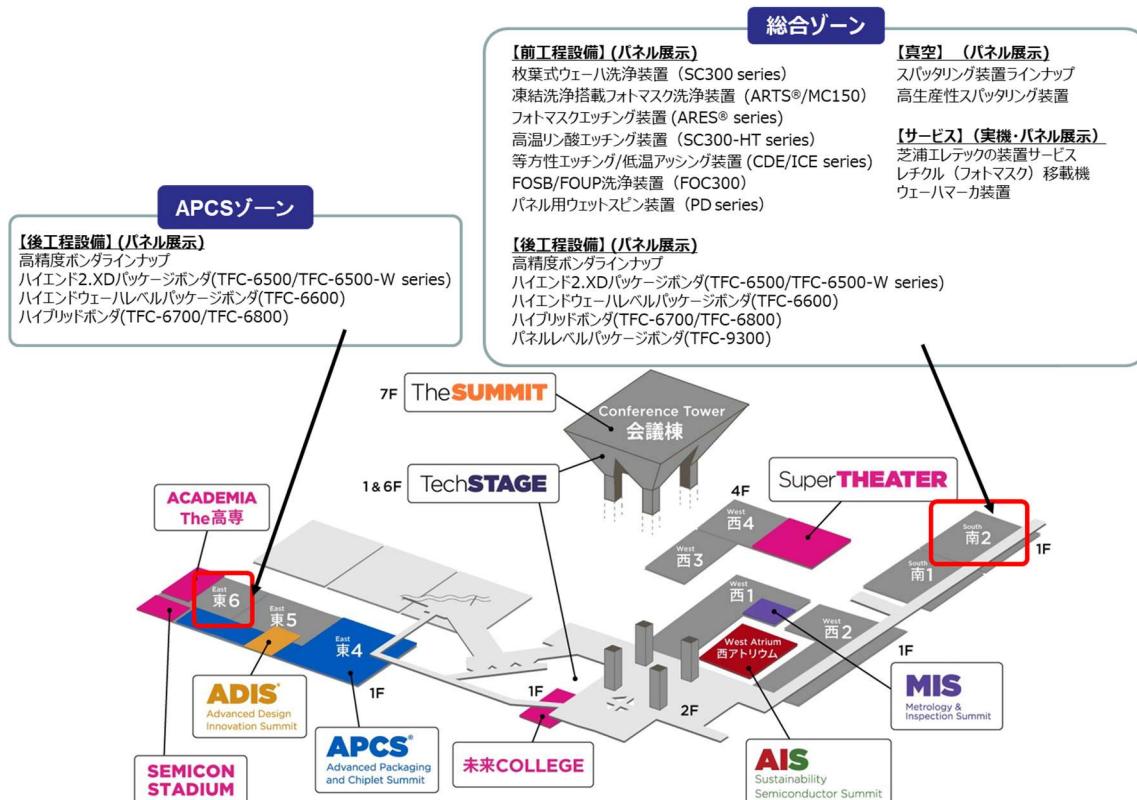
会 場 : 東京ビッグサイト 南展示棟 Hall1・2、東展示棟 Hall 4～6、
西展示棟 Hall1～4、会議棟

展示ブース : ①総合ゾーン 南展示棟 Hall2 小間番号 S2408
②APCS プロムナード 東展示棟 Hall6 小間番号 E6045

Web サイト : <https://www.semiconjapan.org/jp/>

出 展 品 目 :

SEMICON® JAPAN
APCS Advanced Packaging
and Chiplet Summit



以上

【ご注意】

ご来場の際は、展示会 Web サイトから事前登録していただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

芝浦エレテック株式会社 経営企画部 企画グループ

e-mail : esc@shibaura.co.jp

web サイト : <https://www.shibaura.co.jp/eletec/>

